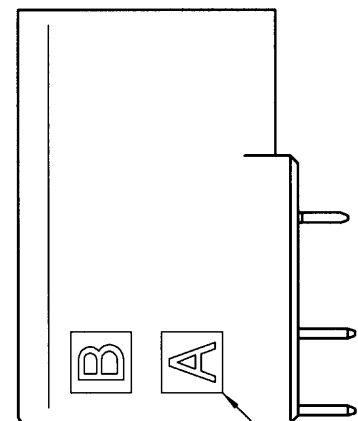
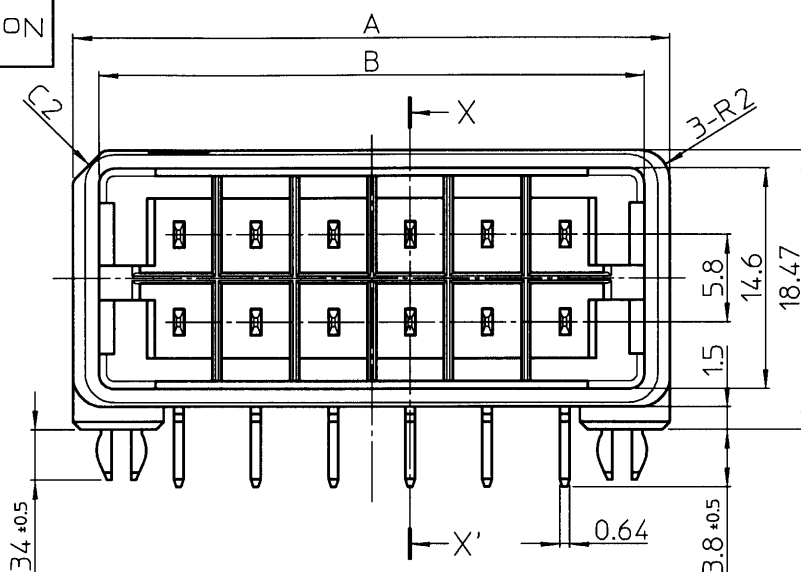


P3D478

No.



列表示/Row

極数/No. of contacts

キヤビNo./Cavity No.(01~99)

製造メーカー/Maker

ピンNo./Pin No.

ロットNo./Lot No.

接触部/金めっき

Contact area/Gold plating
0.1μm以上/or more : 0000B
0.38μm以上/or more : 0000F

6417F

No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	インシュレータ Insulator	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 色:黒 PBT Glass-filled UL94V-0 Color:Black	—
②	P1コンタクト P1 contact	極数/2 No. of contacts/2	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
③	P2コンタクト P2 contact	極数/2 No. of contacts/2	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
④	取付金具 Mounting hardware	2	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2

D	C	B	A	極数 No. of contacts
10.16	17.78	20.76	24.16	6
20.32	27.94	30.92	34.32	10
25.4	33.02	36.0	39.4	12
45.72	53.34	56.32	59.72	20

NOTES

1. 指定なき寸法公差

Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ±0.2
10~50未満/10 to less than 50 ±0.25
50以上/50 or more ±0.3

2. コンタクト仕上/Contact finish

ニッケルめっき下地/Under plating Nickel

接触部/金めっき(SEE NOTE3)

Contact area/Gold plating(SEE NOTE3)

テール部/金めっき(0.03μm以上)

Tail area/Gold plating(0.03μm or more)

取付金具/金めっき(0.03μm以上)

Mounting hardware/Gold plating(0.03μm or more)

3. 品名/Part number

FTC11-□□L□

接触部/金めっき

Contact area/Gold plating

B:0.1μm以上/or more

F:0.38μm以上/or more

ライトアングルタイプ/Right angle type

極数/No. of contacts

シリーズ名/Series name

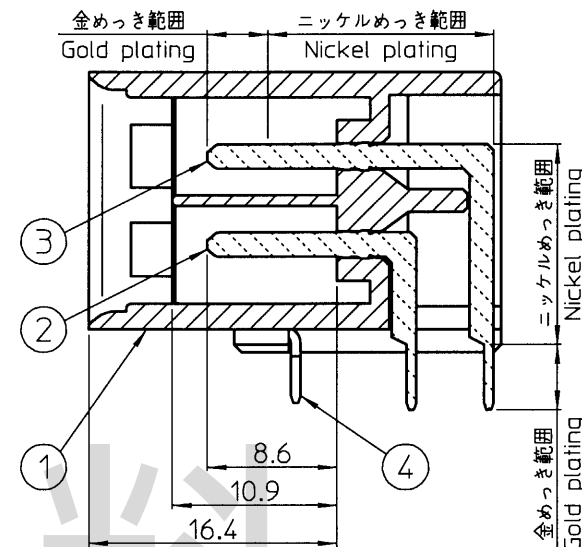
4. 本図はFTC11-12LFで記載したものである。

This drawing is based on FTC11-12LF.

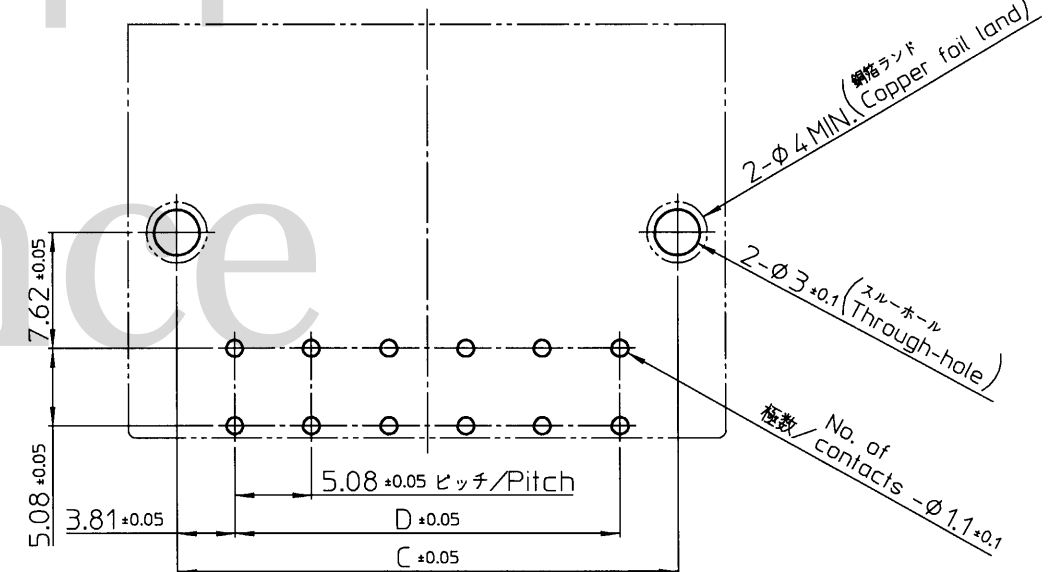
5. 参考基板設計要領/A reference drawing of P.W.B.

適合基板厚/Applicable P.W.B. thickness

t=1.6~2.4



X-X'断面/Cross-section



参考基板設計要領 (コネクタ搭載面)

A reference drawing of P.W.B.(conector mounting side)

△ ×					
△ ×					
May. 29, 2020	n. Sugita	S. Takao	H. Tagai	誤記訂正の為、改版。/Corrected error.	
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
 THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY	DATE	CHECKED BY	DATE	APPROVED BY
	S.Takao	Jan.31,2017	K.Tagai	Jan.31,2017	N.Sugita
MATERIAL	TITLE			DATE	
				SCALE	
				UNIT	
FINISH	FTC11-□□L□			KEL CORPORATION	
				DRAWING No.	
				REVISION	
				P3D478	4